



RE430-LF

- Carte d'Expérimentation PCI
- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Étamé à chaud (HAL-leadfree)
- Surface avec impression d'insertion et un laque d'arrêt de soudure
- Pas 2,54 x 2,54 mm
- Îlots de brasage 2,00 mm Ø
- Perforation 1,00 mm Ø
- Contacts directs doré 1,50 µm: 2 x 11-pôles 2 x 49-pôles
- Possibilité de branchement de fiches D-subminiature à 9-/25-/37-pôles DIN 41652
- 3 pistes de potentiel
- Résistant au bain de soudure 260 °C > 50 sec.
- Dimensions 167,61 x 106,68 mm